

2025年新卒採用求人票

<p>事業所名</p>	<div style="text-align: center;">  株式会社 マイスターエンジニアリング </div> <p>★工業用製品・装置の開発設計&メンテナンス、組込みソフト開発、画像検査装置製造◆ビルメンテナンス & 設備工事</p>						
<p>事業内容</p>	<p>【メカトロ事業部】 技術サービス：各種産業機器の開発・設計、装置の立上げ・試運転調整・保守点検・改造、生産効率改善の提案など ものづくり（検査装置製造）：ロボットビジョン（画像検査）システムの製造販売；食品・機械部品などの異物・外観検査装置、食品ハンドリング、AI検査など</p> <p>【ファシリティ事業部】 建物管理：保守点検・電気・防災・給排水・空調工事等 プラント：設備診断、保守、管理 コンサルティング：LCC(ライフサイクルコスト)、修繕計画、法改正に伴う対応など建物経営のサポート、省エネ設備の提案・導入工事等</p>						
<p>職種</p>	<p>業務内容</p>					<p>募集人数</p>	
<p>機械設計 エンジニア</p>	<p>《仕事に活かせる学科：機械系》 【関連業界：装置系（半導体・液晶・自動車・その他産業機器）、プラント系】 ■装置系『製品の図面作成及び機構・筐体・治具・構造・強度設計など』 ■プラント系『プラント配管・機器設計及び、強度計算・熱応力解析など』</p>					<p>予定初期配属地 滋賀・東京・千葉・秋田</p>	
<p>組込みソフト エンジニア</p>	<p>《仕事に活かせる学科：情報系》 【関連業界：自動車】 ■ソフト『組込みシステムのソフトウェア設計・自動化システムプログラミング・デバッグ（評価）など』</p>					<p>予定初期配属地 愛知・東京・大阪・宮城</p>	
<p>生産技術 エンジニア</p>	<p>《仕事に活かせる学科：機械・電気・電子・情報・物理・数理情報系》 【関連業界：自動車・自動車部品、半導体など】 ■生産ラインの設計・構築・立上げ、生産効率改善・コストダウン・新製品・不良品調査</p>					<p>予定初期配属地 愛知・滋賀・大阪</p>	
<p>フィールド エンジニア (立上げ・修理 メンテナンス)</p>	<p>《仕事に活かせる学科：機械・電気・電子・情報・化学系》 【関連業界：産業機器(半導体・液晶・医療)、受変電(パワコン・UPS)、重電(プラント・充電ユニット) テーマパークなど】 ■インсталレーション『新規立上げ・試運転・調整業務』 ■メンテナンス『製造装置等の保守点検、トラブル対応、部品交換・調整、制御プログラムの確認・修正(PLCなど)』</p>					<p>予定初期配属地 全国(地域配慮は可能)</p>	
<p>マシンビジョン エンジニア</p>	<p>《仕事に活かせる学科：機械・電気・電子・情報系》 【関連業界：食品、自動車など】 ■画像設定 自社製品やセンサーメーカーでの『撮像画像の判定、処理方法などのソフト設定調整、AI活用』</p>					<p>予定初期配属地 東京・大阪</p>	
<p>ファシリティ エンジニア</p>	<p>《活かせる学科：機械・電気電子・情報通信・建築設備系》 【関連業界：ビル設備管理・プラント保全】 ■ビル設備の運転監視・保守・点検・診断・改良工事や設備計画の立案・実施（電気・空調・給排水・消防などあらゆる設備） ■プラント設備の診断・保守・管理</p>					<p>予定初期配属地 関東・関西</p>	
<p>応募資格</p>	<p>上記募集対象に該当する学科を2025年3月 新規卒業・修了見込み、また2022年以降に卒業された方。 ※上記条件でも入社時の年齢や(職務)経験により中途採用となる場合があります。日本語を非母国語とする方は、日本語能力試験 N1合格が必須。</p>						
<p>応募方法</p>	<p>・自由応募（マイナビ、リクナビ、キャリアス、下記QRコードよりエントリーください） ・学校推薦 ※要推薦書（一次面接免除）</p>						
<p>選考プロセス</p>	<p>一般：一次面接及び最終面接 学校推薦：最終面接 ※原則内定時に採用職種をお伝えします。</p>						
<p>初任給 (2023年度実績)</p>	<p>専攻科卒</p>	<p>205,000円</p>	<p>福利厚生</p>	<p>■【寮制度】 月額：20,000円【敷金・礼金・引越費用も会社負担】 ※自宅通勤可能者・既婚者は除く。 ■【社会保険】 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・介護保険 ■【財産形成】 財形貯蓄制度 ■【教育・育成】 資格取得奨励金制度・通信教育制度・国家試験対策講座 千葉県に自社研修施設『ME技術センター』所有 ■【その他】 奨学金返済支援制度・宿泊施設割引制度・スポーツクラブ 優待制度・インフルエンザ予防接種補助・昼食代補助など</p>			
<p>本科卒</p>	<p>195,000円</p>						
<p>—</p>	<p>—</p>						
<p>—</p>	<p>—</p>						
<p>勤務条件など</p>	<p>休日</p>	<p>年間121日（完全週休二日制・夏季・年末年始含む）</p>	<p>勤務時間</p>	<p>9：00 ～ 18：00（休憩60分） ※事業所によりシフト勤務になる場合有り</p>			
<p>休暇</p>	<p>年次有給休暇(初年度10日など当社規定による) 特別休暇（結婚・出産など当社規定による）</p>		<p>退職金制度</p>	<p>有り ※勤続満3年以上、当社規定による</p>			
<p>昇給・賞与</p>	<p>昇給：年1回 ・ 賞与：年2回 6月・12月</p>		<p>諸手当</p>	<p>時間外(全額支給)・通勤手当(全額支給) 役職手当・子供手当・専任届出手当など</p>			
<p>雇用形態</p>	<p>正社員 ※業務形態により常用型(正社員)派遣勤務あり</p>		<p>試用期間</p>	<p>有り(4ヶ月) ※試用期間中も労働条件に変更なし</p>			
<p>代表者</p>	<p>代表取締役社長 平野 大介</p>	<p>設立</p>	<p>1974年(昭和49年) 6月14日</p>	<p>系列</p>	<p>独立系</p>	<p>従業員数</p>	<p>1,346名(グループ計約2,500名) ※2023年4月現在</p>
<p>本社・本店</p>	<p>〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サビアタワー15階</p>	<p>資本金</p>	<p>10億5,600万円※資本剰余金含む 2023年3月末現在</p>	<p>年商</p>	<p>289億400万円 ※2023年3月(連結)</p>	<p>グループ企業</p>	<p>17社 ※2024年3月現在</p>
<p>採用窓口：人材開発部 採用グループ</p>							
<p>東日本</p>	<p>本社・本店 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サビアタワー15階</p>		<p>TEL: 0120-48-7891 (フリーダイヤル)</p>				
<p>西日本</p>	<p>大阪本社 〒534-0024 大阪府都島区東野田町1-5-14 京橋フロントビル5階</p>		<p>TEL: 0120-06-3350 (フリーダイヤル)</p>				
<p>■採用メールアドレス saijo-me@mystar.co.jp ■ホームページ http://www.mystar.co.jp</p>							
<p>採用サイト</p>						<p>Instagram</p>	